

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-10

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>策略会、电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名(排名不分先后)	兴业证券策略会、海通证券、国金证券、招银国际、申万宏源
时间	2021年6月10日-6月23日
地点	电话会议、策略会举办地（上海）
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张丽君；证券事务代表：谢丹。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、公司如何应对原材料价格上涨造成的影响。</p> <p>公司近期部分原材料价格上涨。公司将通过持续开展自动化改造、专业产品线建设、优化设计等方式不断提升生产运营效率，提升工艺水平，节省成本，改善公司毛利率水平；另一方面，公司会加强与供应商、客户的沟通协商，共同面对材料价格上涨压力，努力实现共赢。</p> <p>Q2、请介绍公司数据中心 PCB 业务的发展情况。</p> <p>数据中心是公司看好并重点发展的领域之一，目前订单占比提升。公司募投项目南通数通二期工厂于2020年3月份连线，爬坡进展顺利，目前产能利用率已接近公司PCB业务整体产能利用率的平均水平。随着下一代服务器平台进行切换，其在高速材料应用、加工密度及设计层数等方面都有着更高要求，会推动产品价值量的提升。公司下一代服</p>

务器的 PCB 产品尚未完全转到批量生产的状态，目前出货量有所提升。

Q3、请介绍公司汽车电子 PCB 业务的发展情况。

公司在汽车电子领域主要聚焦 ADAS 和新能源汽车方向，目前业务占比较小，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，应用在车载雷达、摄像头等部件及电控模块中。公司已积极投入汽车电子相关技术研发，与国内外部分知名厂商开展合作，并积极推进南通三期汽车电子专业工厂建设。未来伴随各类终端应用（车联网、物联网）的涌现，汽车也可能成为新型的移动终端，公司在通信领域的技术优势可进一步延伸。

Q4、请介绍公司医疗领域 PCB 业务的发展情况。

公司在医疗领域的 PCB 业务发展总体保持稳定。由于医疗产品市场整体以多品种、小批量为特点，公司会选择适合自身生产特点的产品。目前公司在医疗领域 PCB 以影像类和监护类产品为主。

Q5、请介绍公司封装基板业务各工厂产品及产能情况。

公司目前共拥有深圳 2 家、无锡 1 家封装基板工厂，其中深圳封装基板工厂主要面 MEMS 微机电系统封装基板、指纹模组、射频模组等封装基板产品，工厂运营成熟，订单延续去年以来的饱满状态，设计年产能约 30 万平方米/年，目前产能利用率保持较高水平；无锡封装基板工厂主要面向存储类封装基板，于 2019 年 6 月连线生产，目前产能爬坡进展顺利，并在毛利层面实现正贡献，预计达产后新增产能 60 万平方米/年。

Q6、近期国内新冠肺炎疫情对公司生产经营是否产生影响。

公司坚持防疫、生产两手抓，在保障稳定生产的同时制定了一系列疫情防控常态化的内部管理措施。面对近期深圳所出现的局部疫情，公司也根据政府防疫要求，积极配合组织员工参与全民核酸检测，做好风险防控工作。目前公司生产经营皆正常有序进行。

注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单

无

日期	2021年6月28日
----	------------